

印刷基板用配线、电极、接点材料

用途

本公司提供各类导电、接点材料及滑动电极生产材料，可以用于硬质印刷基板也就是PWB/PCB中，能够低成本制造双面基板的“银贯孔基板”，还能够用简易的方法低成本制造双层基板的“银跨接线基板”。良好地平衡了可靠性和印刷操作性，通过多年来的使用实绩，赢得了很高的市场占有率。

特性表

用途	产品名称	填充料	导电性 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	硬化条件	保存条件	稀释剂	特点
贯孔用	FA-545	Ag	9×10^{-5}	150°C 30min.	冷藏	A 稀释剂	适用于小口径、耐热性优秀
贯孔用	XA-1079TF	Ag	2×10^{-4}	150°C 30min.	冷藏	A 稀释剂	低价标准品
接点/跨接线用	XC-223	C	3×10^{-2}	150°C 30min.	冷藏	P 稀释剂	耐久性良好

上述系列产品均符合欧洲 RoHS 指令。

上述数值均为代表值，并非规格值。

储存：该产品应在 0~35°C 避光的适当密封容器中储存。在此条件下，本品储存稳定性至少 6 个月。

安全：对眼睛和皮肤有刺激性、皮肤接触可能引起过敏。应该仔细阅读安全数据表（MSDS）。包括标签、运输和储存等有关信息，以及产品使用、产品安全和生态的相关资料。

*以上指标与推荐性能是在固定条件下测得，因此，有关产品的操作或使用中的性能，我公司不予任何保证。